

株式会社東京精密 2019年度(2020年3月期) 第1四半期決算概要

2019年8月9日
株式会社東京精密
証券コード 7729

◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- 本資料に記載されている情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ 表記データ・用語について

- 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

◆ 監査について

- 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

2019年度 第1四半期業績 概要



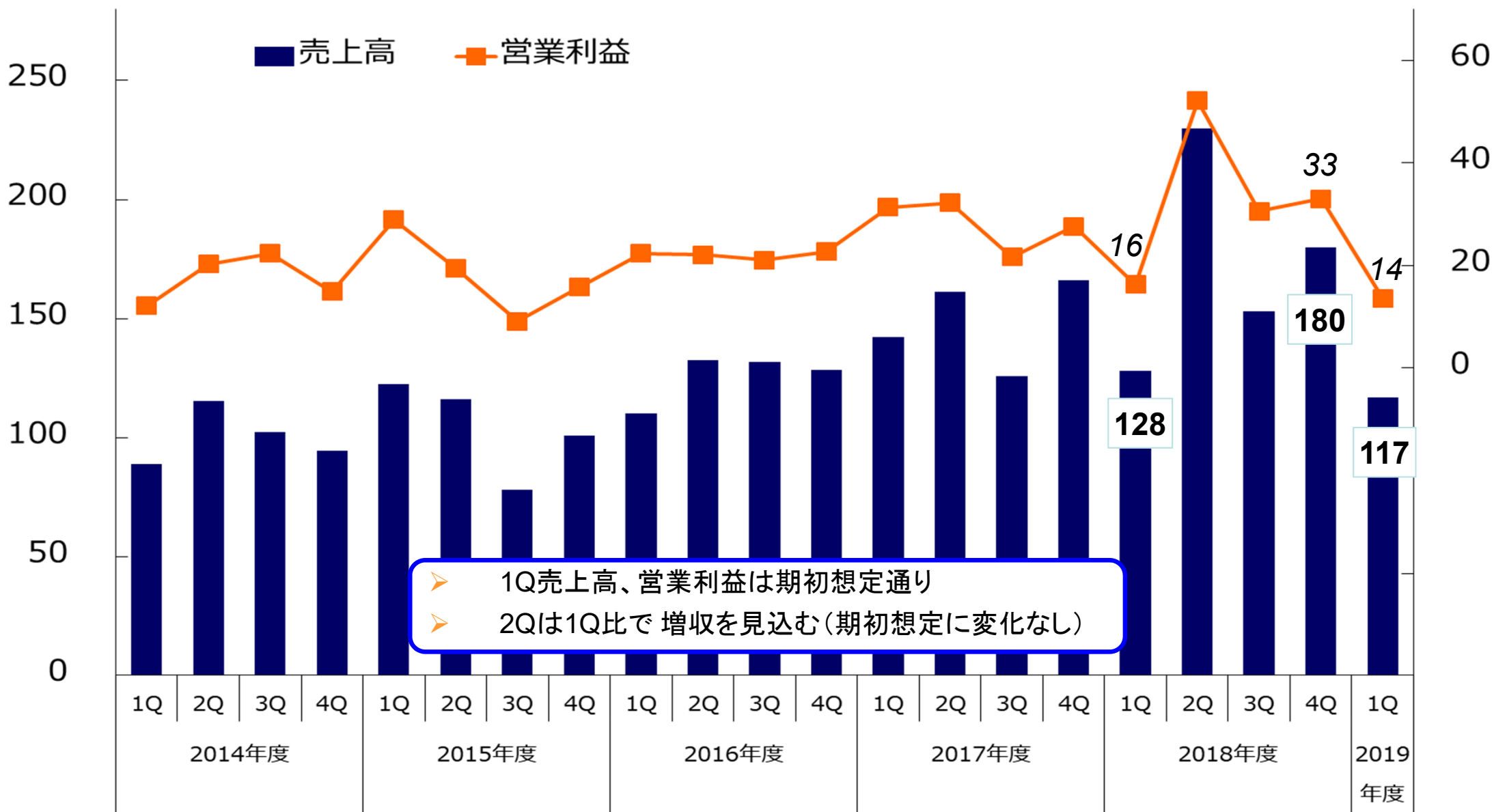
単位: 億円	2018年度				2019年度		
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	前 四半期比 QoQ	前年 同期比 YoY
売上高	198	314	237	266	180	-32%	-9%
半導体製造装置	128	230	153	180	117	-35%	-9%
計測機器	70	84	84	86	63	-27%	-10%
営業利益	31	71	48	52	18	-65%	-42%
半導体	16	52	31	33	14	-59%	-17%
同率	13%	23%	20%	18%	12%	-	-
計測	15	19	17	19	4	-77%	-70%
同率	21%	23%	21%	22%	7%	-	-
經常利益	34	74	48	52	19	-64%	-44%
当期純利益	26	53	35	33	14	-57%	-45%

半導体 - 売上・営業利益推移



売上高(億円)

営業利益(億円)

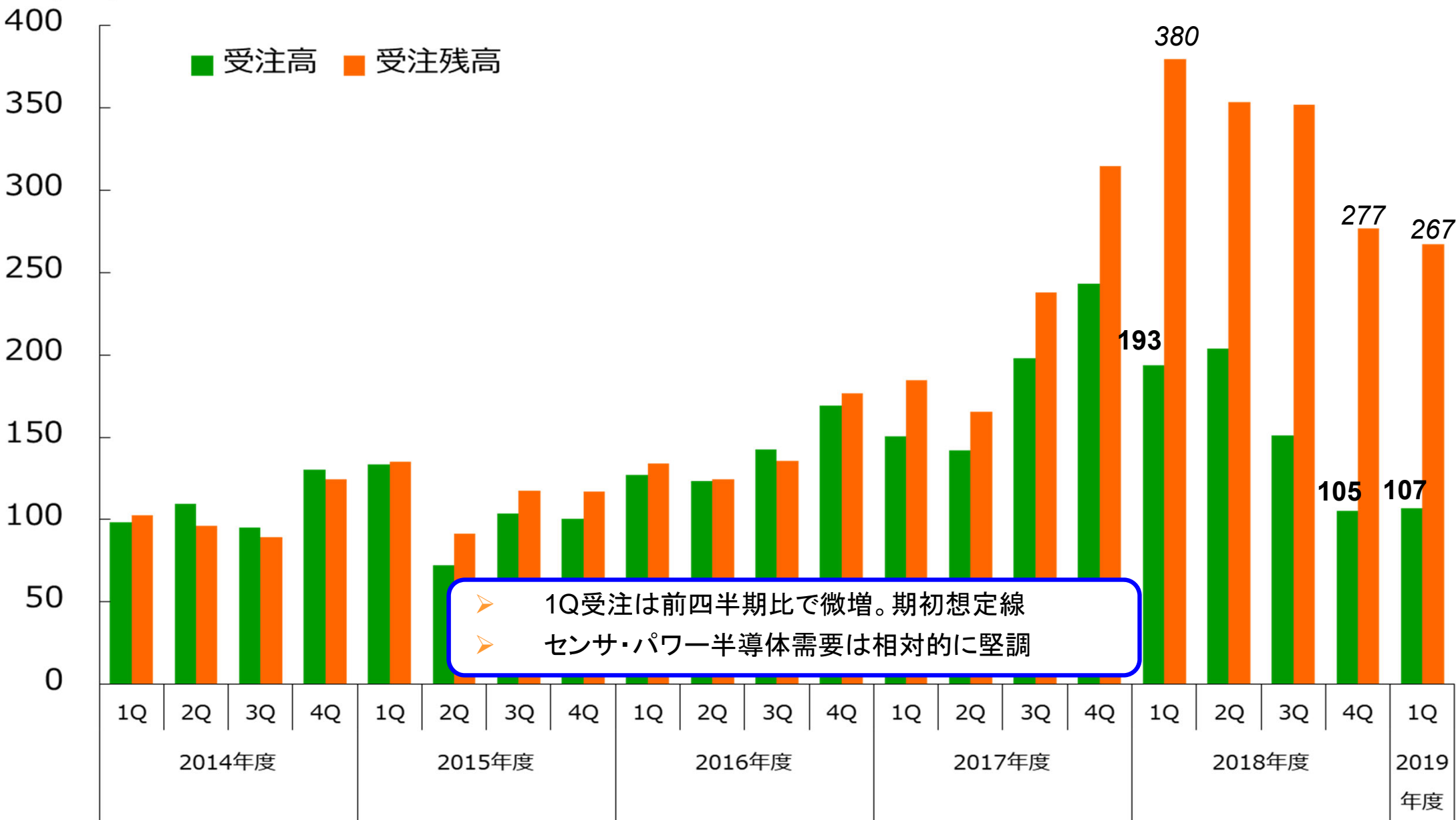


半導体 - 受注・受注残高推移



(億円)

■ 受注高 ■ 受注残高



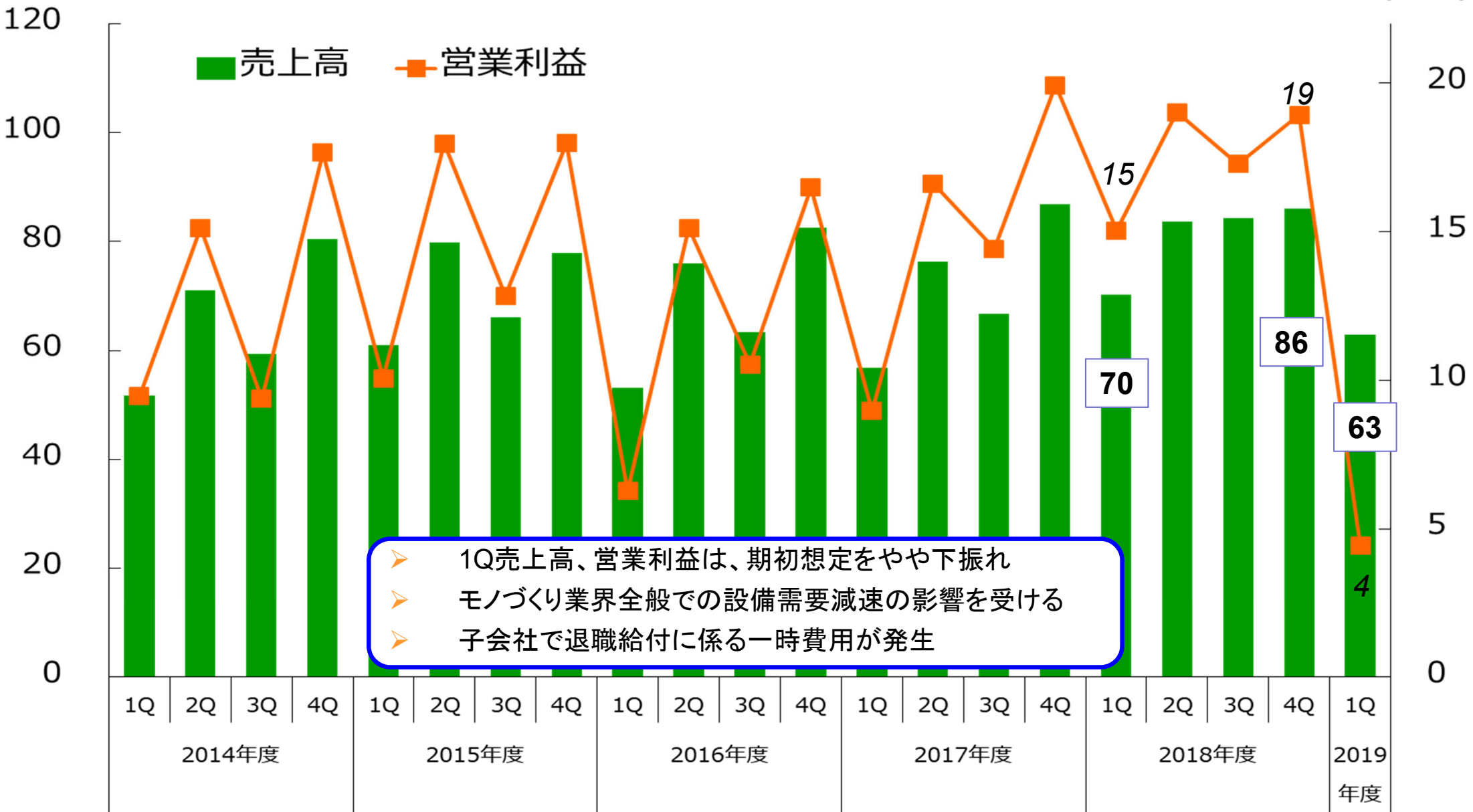
➤ 1Q受注は前四半期比で微増。期初想定線
 ➤ センサ・パワー半導体需要は相対的に堅調

計測 - 売上・営業利益推移



売上高(億円)

営業利益(億円)

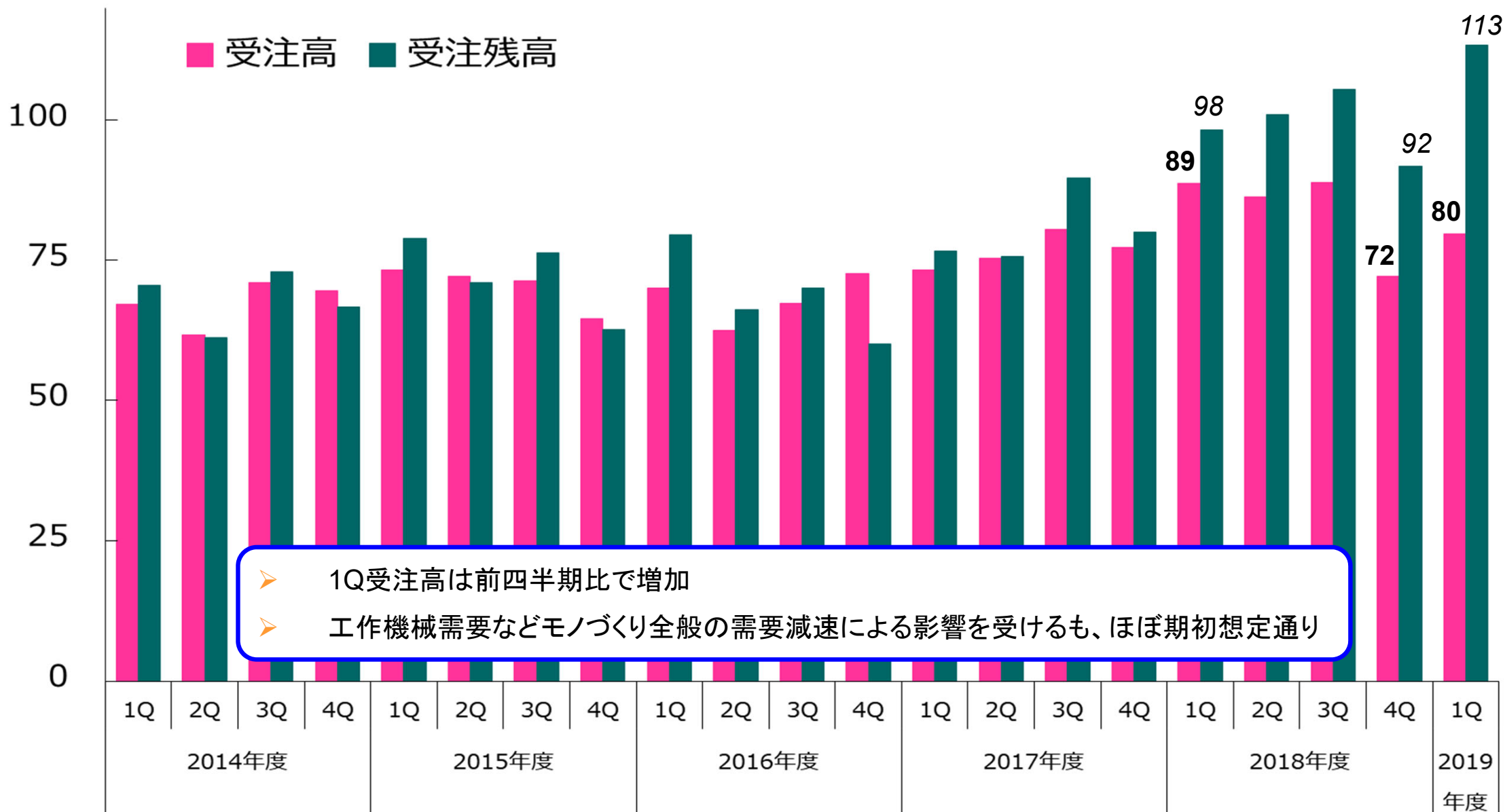


計測 - 受注・受注残高推移



(億円)

■ 受注高 ■ 受注残高

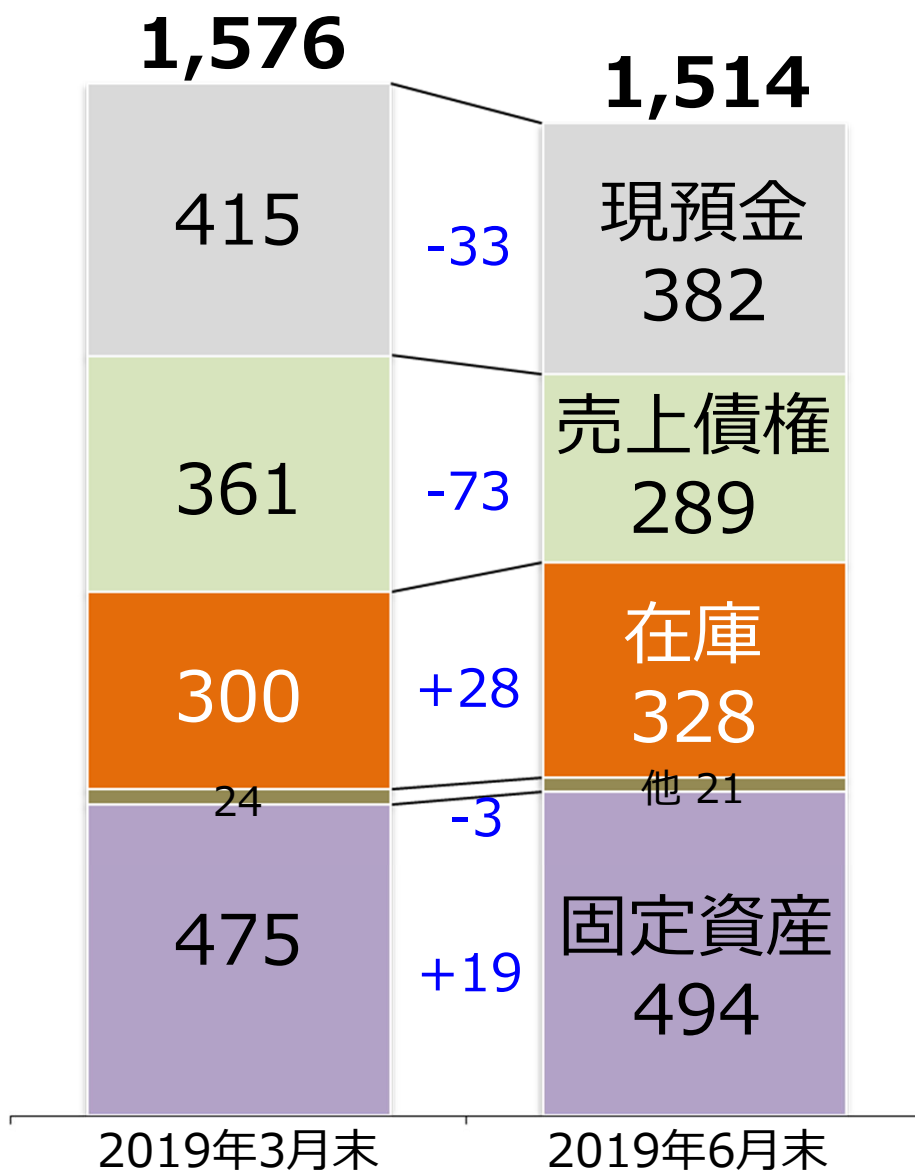


➤ 1Q受注高は前四半期比で増加
 ➤ 工作機械需要などモノづくり全般の需要減速による影響を受けるも、ほぼ期初想定通り

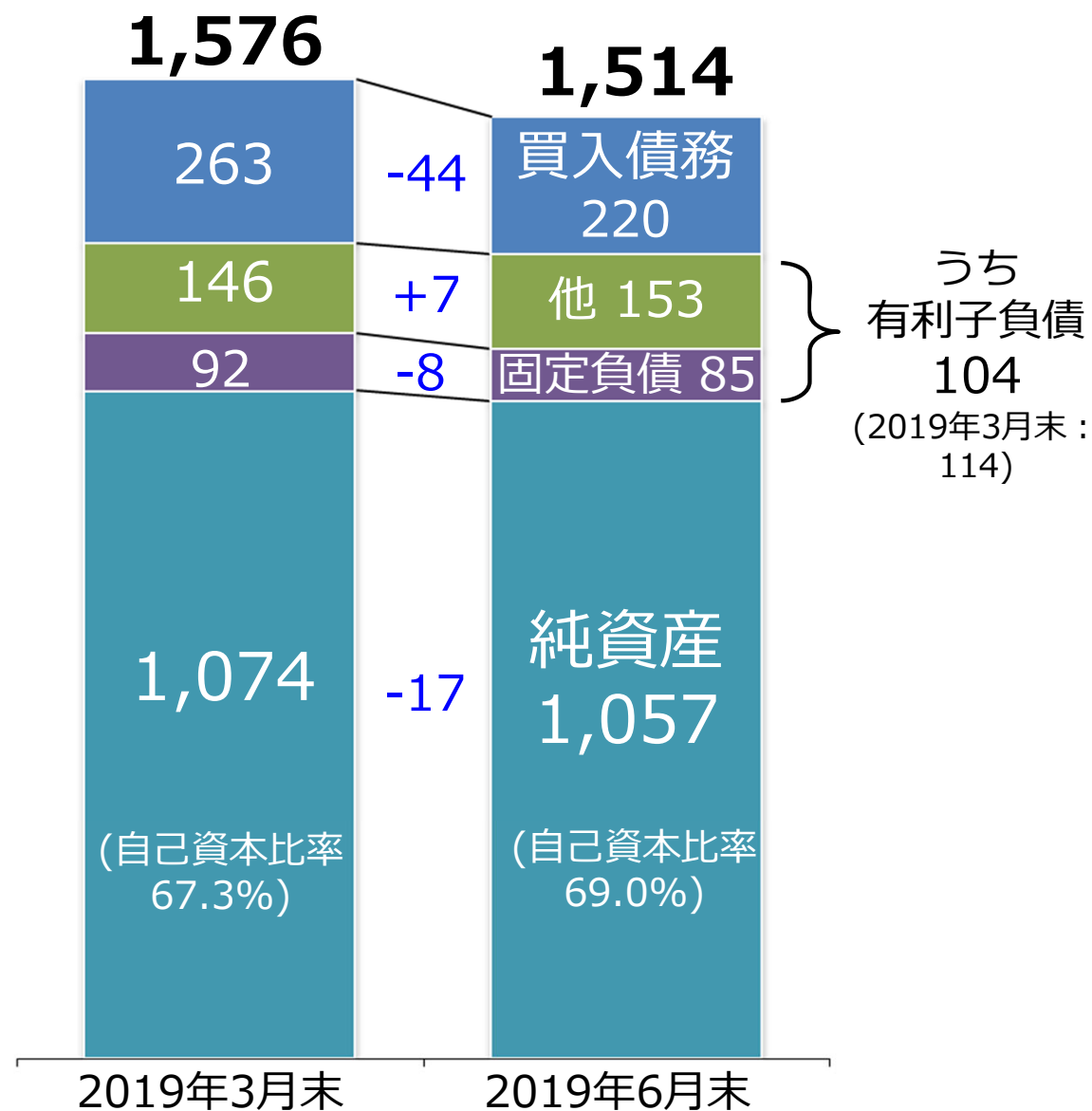
2019年度 第1四半期 貸借対照表



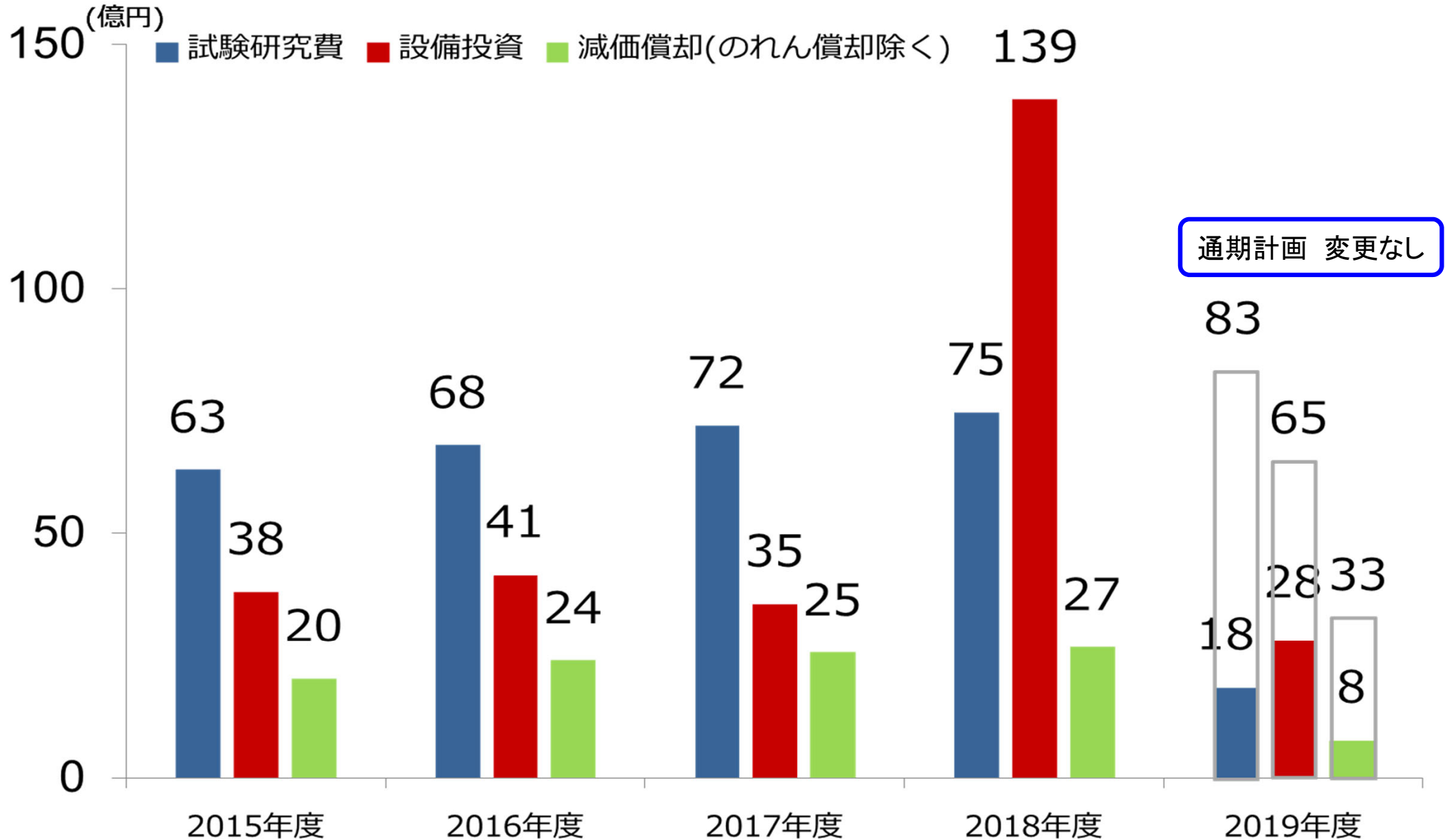
資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)



試験研究費、設備投資、減価償却



2019年度 業績予想



単位: 億円

	2019年度	
	上期予想	通期予想
売上高	430	880
半導体	275	550
計測	155	330
営業利益	59	125
経常利益	59	125
当期純利益	42	90
1株配当	76円	

- 2019年5月14日に公表した上期および通期の業績予想、配当計画に変更はありません。



<http://www.accretech.jp/>